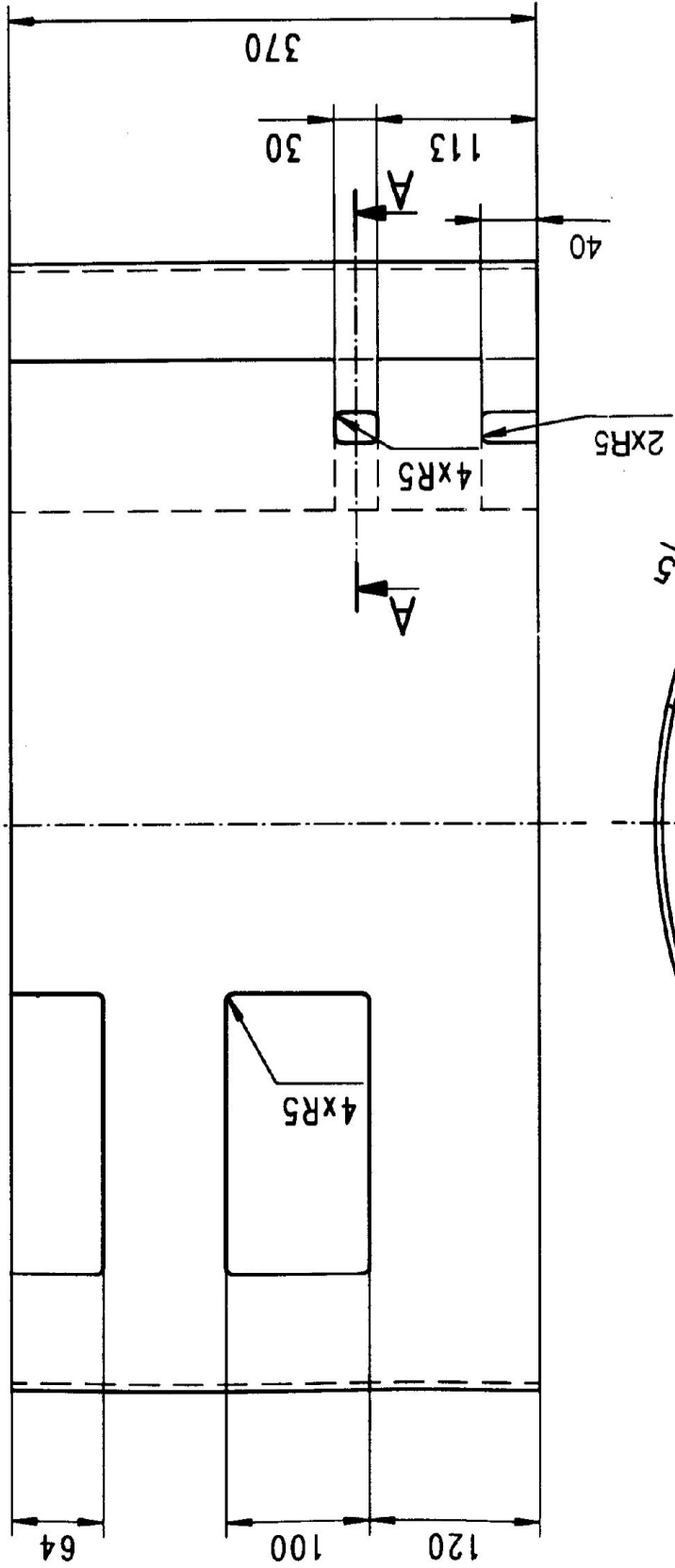
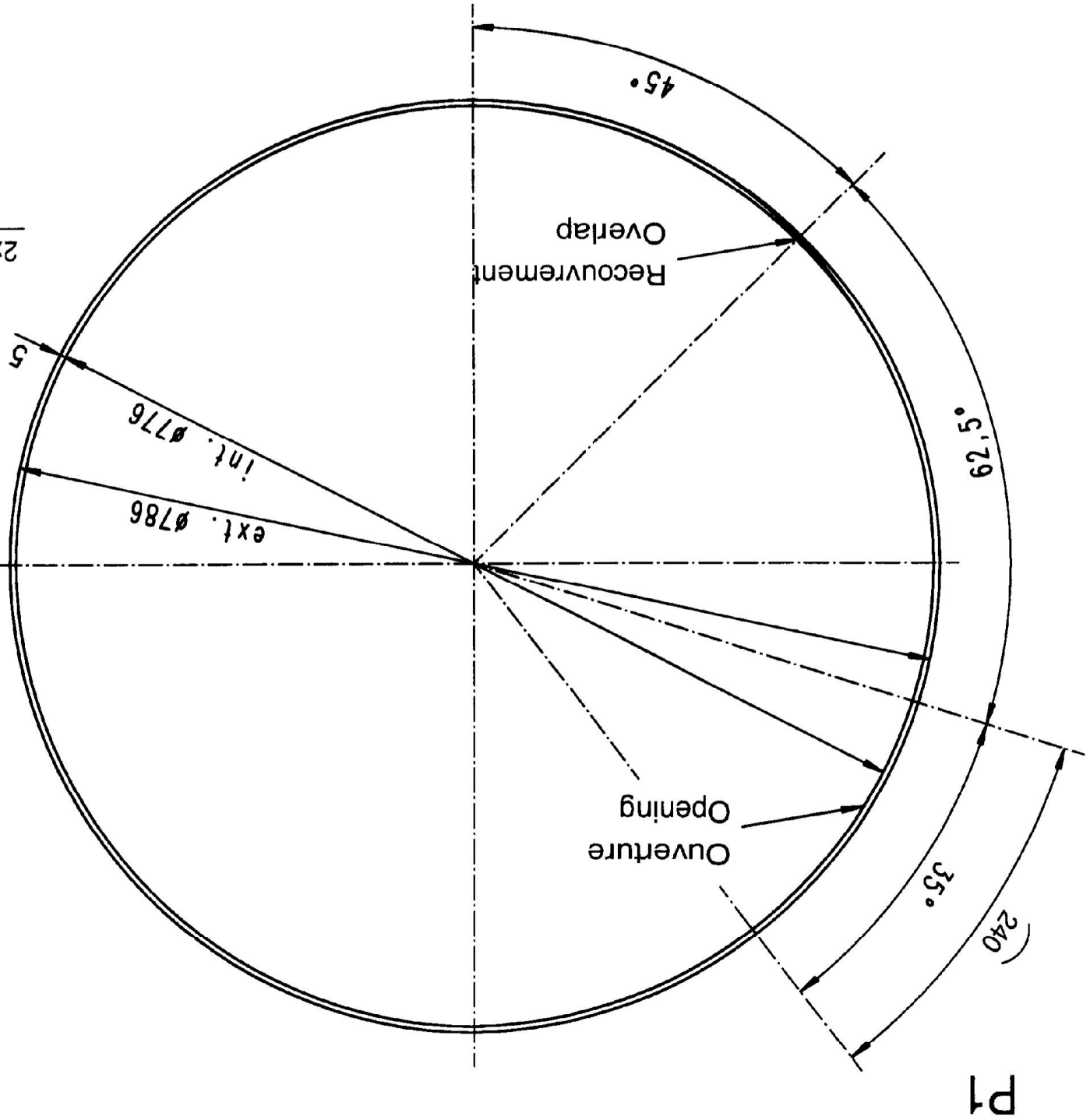


Cylinder open / cylindre ouvert	matériaux
Transformerboard T IV	manufacturing
Overlap not glued Recouvrement non collé	treatment



Weight: 5.7 kg
 Poids: 5.7 kg
 Density: 1.25 g/cm³
 Densité: 1.25 g/cm³

95.06.06	Service responsable :	TT-C	Contrôle :	95.06.06	Service acquéreur :	DORMIA	Bon pr.ex. :	95.06.06	Modification :	16939 INDE	HSTN 310922
Établi :	Issu de :	Jauregui	Contrôle :	95.06.06	Service responsable :	TT-C	Bon pr.ex. :	95.06.06	Modification :	16939 INDE	HSTN 310922
ABB	ABB Sécheron SA										

Tolérances générales pour usinage avec et sans enlèvement de copeaux
 Linéaires et angulaires "moyen" ☐ "grossier" ☒ De forme et position
 selon DIN 7168 T.1, ISO 2768
 Symboles de rugosité selon
 DIN ISO 1302
 Nous nous réservons tous les droits sur ce document,
 ainsi que sur l'objet y figurant. La reproduction,
 l'usage ou la communication à des tiers sans notre
 autorisation formelle est illicite. © ABB 1995

3	Format :	3	Nb. ill. :	1	File N° :	1
---	----------	---	------------	---	-----------	---

A-A

150 Overlap
 Recouvrement

30

4XR5

4XR5

2XR5

int. $\varnothing 77.6$
 ext. $\varnothing 78.6$

Ouverture
 Opening

Recouvrement
 Overlap

95

42